



RE450-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia ingola 35 µm Cu
- Senza fori
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo), rivestito con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per circa 40 diversi alloggiamenti QFP, SOP, SSOP, SDIP:
- QFP 0,80 mm pitch: 44, 56, 64, 72, 80, 94, 100, 120 pin
- QFP 0,85 mm pitch: 48, 54, 56, 64, 68, 80, 100 pin
- QFP 0,50 mm pitch: 48, 64, 72, 80, 100, 120, 144, 160 pin
- SOP 1,27 mm pitch: max. 44 pin in 225, 300, 375, 450, 525, 600 mil.
- SOP 1,00 mm pitch: max. 36 pin in 225, 300, 375 mil.
- SSOP 0,80 mm pitch: max. 42 pin in 300, 450 mil.
- SSOP 0,65 mm pitch: max. 30 pin in 225, 300 mil.
- SDIP 1,778 mm reticolo: max. 64 pin in 300, 400, 500, 600, 750 mil.
- Dimensioni 100 x 160 mm